



RE900-05

- Fibre de verre FR4 époxyde 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour TSOP II 40, 44 (0,80 mm)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Les données Data Gerber d'apprêt pour l'établissement de l'application de pâte à braser seront mis à la disposition gratuitement
- Dimensions 29,29 x 30,94 mm

| Module-No. | Type | Pitch | Pin | Dimensions (mm) |
|------------|---------|----------|--------|-----------------|
| RE900-05 | TSOP II | 0,800 mm | 40, 44 | 11,50 x 18,80 |